证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2023-016

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况

□适用√不适用

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世纪鼎利	股票代码	300050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许泽权	徐巧红	
办公地址	珠海市港湾大道科技五路8号一层	珠海市港湾大道科技五路8号一层	
传真	0756-3626065	0756-3626065	
电话	0756-3626066	0756-3626066	
电子信箱	IR@dingli.com.cn	IR@dingli.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

报告期内,公司主营业务包括通信及物联网业务、职业教育业务。

1、通信及物联网业务

通信业务:公司为通信运营商、系统设备商、终端厂商等提供专业的网络测试、优化、建设、运维等方面的产品、服务和综合解决方案,是国内领先的移动通信网络优化方案综合供应商。

物联网业务:一芯智能的物联网业务目前主要业务以RFID产品为主,包括RFID智能生产设备及智能卡Inlay产品。一芯智能是国内较早从事智能卡Inlay产品研发、生产、经营的企业,尤其是近几年来研发推出异形Inlay卡的生产工艺和专用设备,为客户提供了个性化的产品生产能力;研发的多点多彩LED Inlay卡工艺与专用设备,为客户差异化特色化产品提供了保障;Inlay产品生产线的自动化、智能化水平显著提高。经过多年积累,在RFID业务领域积累了丰富的技术经验,主要客户为国内外智能卡生产企业、物流、银行等行业。

2、职业教育业务

公司在职业教育方面的业务为:一是为国内高职领域提供学历教育运营服务及相关教育装备产品的销售;二是提供国际学历课程教育运营服务及高端财经类培训服务。

国内高职领域学历教育运营服务主要是以“鼎利学院”建设计划为核心。“鼎利学院”的模式是通过与国内高校合作,建立共建共管的二级学院,公司负责为合作设立的“鼎利学院”提供包括教学管理、专业建设、课程体系、师资建设、学生实习实训、就业等一揽子的教育运营服务,合作模式根据与院校合作深度分有全托管及半托管两种类型。教育装备产品的销售主要是根据高职学院实训教学的需求提供相关的教育装备产品,产品形态包括基础硬件、仿真软件系统、平台系统、课程、教案等。同时可根据客户需求,按需提供组合产品方案,为客户的实训教学提供高水准的、符合行业发展现状的教学环境。

国际学历课程教育运营服务及高端金融类培训服务主要以上海美都管理运营为主,通过在国内与各大高校合作开设衔接海外大学的本科、硕士学历的国际课程,为学员提供海外学历服务。美都教育通过引进国际优质高校资源,并融合于自主的集学术管理、产品管理、运营管理为一体的国际教育解决方案,打造ENRICH国际教育品牌,形成国际学院共建、国际项目运营、教育技术输出的产品线,与中国各层次高校开展国际教育本土化和本土教育国际化的合作。

(二)经营模式

1、采购模式

公司根据采购需求在市场上寻找具备相应资质和产品的供应商,并对供应商的资质、信用、产品质量和供应能力做调查评审,对样品进行检测和试用,将符合要求的供应商列入《合格供应商名录》,每季度/年度对部分供应商抽查。目前公司制定了较为完整、严格的《采购管理制度》,形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验的完整的采购流程体系。

2、生产模式

公司的生产主要采用“以销定产+合理库存”的生产方式以满足市场需求。公司生产部门根据销售部门制定的销售计划、库存管理部门提供的库存情况,结合生产部门自身的生产能力和生产进度,制定每月生产计划,按计划进行生产。公司制定了严格的《生产车间管理制度》,以及生产质量控制体系文件,对生产过程运作的人员、物料、环境、设备以及生产工序进行有效控制,以提高生产效率、保证产品质量达标并符合生产要求。公司重视安全生产,通过对生产流程各环节的严格控制确保全过程处于稳定的受控状态。

3、销售模式

通信业务主要采用直接服务于通信运营商、系统厂商、终端厂商的经营模式,大部分项目是通过参与客户公开招标承接项目,经营业绩受通信运营商的资本开支、采购内容、建设进度的影响。

物联网业务主要通过商务谈判和参与招标等方式进行拓展和销售,以行业客户的需求出发,开展RFID相关设备、智能卡Inlay业务的销售工作。

职业教育业务方面。鼎利学院采用产教融合的教育模式,基于产业案例,采用双师教学,将学校的课程体系与产业经验相结合。业务模式为与国内高校合作,设立共建共管的二级学院,公司负责为合作设立的“鼎利学院”提供包括招生、专业课程设置、教学服务、师资培训、实训实习等,并最终由合作大学颁发大学学历文凭。美都教育则是以ENRICH国际教育品牌与国内与各大高校合作开设衔接海外大学的本科、硕士学历的国际课程,为学员提供海外学历服务。

(三)周期性特点

在通信网络优化业务领域,网络优化服务业务和仪器仪表业务会随着运营商网络建设程度、投资规模大小等呈现一定周期性。

公司物联网业务主要以RFID业务为主,受周期性影响较小。

职业教育业务客户群体主要为高职院校以及存在学历、技能提升需求的学生等为主,为刚性需求,周期性影响较小。

(四)业绩驱动因素

1、战略驱动

公司持续进行战略规划与回顾,适时根据内外部环境的变化,优化与细化公司业务战略方向。2022年度,公司的经营策略以“稳根基、减负担”为经营的指导思想,包括对优质业务加强成本管理,以进一步提升业务盈利能力,对未能盈利或产生亏损的业务,及时止损。

2、专业能力驱动

公司在通信行业深耕20余载,经历过行业多轮周期性波动,对产业发展有着深刻理解,在物联网、职业教育等业务方面具有较强的专业能力,各项业务逐渐形成业务发展的综合壁垒,驱动公司稳健发展。

3、制度、激励与文化驱动

公司通过健全相关制度,提高管控效力和规范运作水平;不断完善公司各项管理制度,自上而下、多向联动分解关键绩效指标,不断提升员工的积极性、能动性以及执行力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,058,746,068.80	1,582,498,594.60	-33.10%	3,077,088,296.43
归属于上市公司股东的净资产	687,689,685.09	1,011,155,741.21	-31.99%	2,425,418,148.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	467,986,680.94	376,870,422.09	24.18%	675,174,187.75
归属于上市公司股东的净利润	-376,489,117.06	-1,393,381,409.94	72.98%	25,922,974.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-292,535,109.34	-1,386,815,097.75	78.91%	-49,234,190.99
经营活动产生的现金流量净额	50,083,955.35	11,330,149.70	342.04%	26,862,747.64
基本每股收益(元/股)	-0.67	-2.48	72.98%	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.67	-2.48	72.98%	0.05
加权平均净资产收益率	-43.43%	-80.60%	37.17%	0.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	135,232,254.83	134,627,141.93	116,083,337.27	82,043,946.91
归属于上市公司股东的净利润	6,885,004.84	-28,918,247.48	1,724,058.84	-356,179,933.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,131,789.49	-39,564,180.68	-499,814.15	-257,612,904.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,543,016.35	933,368.76	15,523,907.80	69,169,695.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,818	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川特驱五月花教育管理有限公司	境内非国有法人	8.93%	50,000,000.00	0.00		
叶滨	境内自然人	8.17%	45,744,700.00	0.00		
王标	境内自然人	4.41%	24,684,000.00	21,265,725.00		
王莉萍	境内自然人	3.28%	18,396,083.00	13,797,062.00	冻结	18,396,083.00
					质押	12,500,000.00
朱军	境内自然人	1.63%	9,150,000.00	0.00		
陈浩	境内自然人	1.20%	6,710,077.00	0.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利122号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	6,657,500.00	0.00		
汪勇	境内自然人	0.96%	5,348,900.00	0.00		
曹继东	境内自然人	0.73%	4,100,000.00	0.00		
廖伟杰	境内自然人	0.71%	3,966,188.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署了《一致行动协议》,叶滨先生和四川特驱五月花教育管理有限公司互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

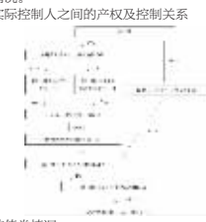
公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

不适用。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

法人:

李涛

2023年4月27日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-016

沈阳富创精密设备股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为209,053,334股,以此计算合计拟派发现金红利146,337,333.80元(含税)。本年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为59.57%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议,第一届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见,本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

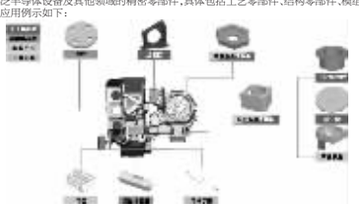
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	徐丹	梁倩倩
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电话	024-31692129	024-31692129
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要产品及产品应用领域

公司的产品为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件,具体包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路。以刻蚀设备为例,公司部分具体产品的应用例示如下:



(1)工艺零部件

工艺零部件主要是半导体设备中腔膜制备工艺的关键零部件,少量应用于泛半导体设备及其他领域。该类产品一般需要经过高精密机械制造和复杂的表面处理特种工艺过程,具备高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力,耐击穿电压等特点。工艺零部件主要应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备,也少量应用于离子注入设备和高温扩散设备等。公司代表性工艺零部件包括腔体(按使用功能分为过渡腔、传输腔和反应腔)、内衬和匀气盘。

(2)结构零部件

结构零部件应用于半导体设备、面板及光伏等泛半导体设备和其他领域中,一般起连接、支撑和冷却等作用,对平面度和平行度有较高的要求,部分结构零部件同样需要具备高洁净、强耐腐蚀能力和耐击穿电压等性能。公司代表性结构零部件包括托盘轴、铸钢平台、流量计底座、定子冷却器、冷却板等。

(3)模组产品

工艺零部件、结构零部件等自制零部件与外购的电子标准件和机械标准件等经过组装、测试等环节,可以制成具有特定功能的模组产品,主要应用于半导体设备。公司主要模组产品包括离子注入机模组、传输腔模组、过渡腔模组、刻蚀阀体模组和气柜模组。

(4)气体管路产品

气体管路产品主要应用于半导体设备中的特殊工艺气体传送,是连接气源到反应腔的传输管道。由于晶圆加工过程中的气体具有纯度高、腐蚀性强、易燃易爆及毒性的特点,因此对管路的密封性、洁净度及耐腐蚀能力有较高要求,此外,一旦发生气体污染,半导体设备厂商较难排查,因此,对零部件制造商的过程管控能力及体系认证要求极高。为满足客户严苛的标准,公司需要在洁净环境内,利用超洁净管路焊接技术及清洗技术开始合专属生产设备及自制工装来保证气体管路无漏点且管路内焊缝无氧化和缺陷,以保证气体在传输过程中的洁净度且不发生泄漏。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司制定了严格的合格供应商准入制度,主要采用以销定采模式,通过询价、比价、议价方式在合格供应商名录中确定供应商,对于主要原材料,公司一般与合格供应商签订框架协议锁定年度价格。此外,由于国外公司客户对部分原材料的供应商存在复杂、长期的认证过程,且要求保障原材料质量的稳定、一致性和可追溯性,因此,存在部分客户指定原材料品牌或指定原材料供应商的情形。

(2)外协采购

公司外协主要包括特种工艺外协和机械制造外协两种情形。对于一部分公司不具备能力或尚未成熟的特种工艺制程,公司会进行委外加工。公司基于成本和交付周期考虑,将少量机械制造工序委托给进入公司合格供应商名录的外协厂商。

2、生产模式

公司的生产模式主要是以销定产模式,即根据客户的订单情况制定生产计划并组织生产。鉴于公司客户对供应商和产品的认证周期较长,公司首先在完成客户的各项认证后,方才进行批量生产。

3、营销及销售模式

公司销售模式为直销,公司紧跟头部企业,通过与国内外龙头客户的合作能够及时掌握市场动态和行业发展趋势,不断提升公司技术水平和行业知名度。产品定价方面,公司以产品生产流程预估的材料成本、制造费用、工艺水平和检测费用等为基础,根据市场竞争情况、公司市场策略和目标利润等因素制定定价策略,再根据客户设备的类型、工艺水平和预估销售台套,与客户协商确定产品的销售单价。

4、研发模式

半导体设备是半导体工艺制程演进的关键,精密零部件是半导体设备的基础,因此半导体设备要发展,精密零部件的研发需要先行。随着半导体设备不断更新迭代,对精密零部件的精度、效率、质量的要求愈来愈高,为确保零部件下一代工艺的突破,研发的工艺需要达到更高的精密度、洁净度,超强耐腐蚀性及耐击穿电压等性能要求。

公司以自主研发为主,与高等院校、科研机构、客户等合作研发为辅。研发方向主要包括:1)基于国家产业政策和重大关键任务的研发;2)新工艺技术和新产品的研发和改进;3)智能化、柔性化生产改革的提升。

5、盈利模式

公司以精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接技术为核心,通过向国内外客户销售半导体设备精密零部件等相应收入,扣除成本、费用等相关支出,形成公司的盈利。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点

1)公司所属行业概述

公司系主要从事半导体设备精密零部件研发和制造的企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“通用设备制造业”(代码:C34)。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司归属于“通用设备制造业”(代码:C34)下的“机械零部件加工”(代码:C3484)。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业领域属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.5 智能关键基础零部件制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,公司属于“高端装备领域”中的“智能制造”领域。

2)零部件行业市场规模

半导体设备包括光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备、离子注入设备、化学机械抛光设备、封装设备、测试设备等。近年,全球半导体设备市场规模逐步扩张,据WSTS统计,2010年到2020年,全球半导体产品市场规模从2,983亿美元迅速提升至4,404亿美元,预计到2030年,全球半导体市场规模有望达到万亿美元。半导体设备的市场景气度与半导体市场规模高度相关。根据SEMI统计,全球半导体设备销售规模从2010年396亿美元增长到2020年的712亿美元,预计到2030年全球半导体设备销售额将增长至1,400亿美元。

2022年中国大陆半导体设备销售额为238亿美元,连续第三年成为全球最大半导体设备市场。随着国内对半导体设备需求的不断提高,综合考虑我国的政策支持及技术突破,全球半导体设备厂商对国产半导体设备精密零部件的采购比例预计会不断提升。而设备市场规模的不断增加也意味着组成设备的零部件市场规模不断增大。

(2)主要技术门槛

集成电路上所集成的晶体管数量,每隔18-24个月就提升一倍,相应的性能增强一倍。遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的规律,半导体设备是延续行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。半导体设备广商往往为轻资产模式运营,其绝大部分关键核心技术需要物化在精密零部件上,或以精密零部件作为载体来实现。半导体设备精密零部件具有高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力,耐击穿电压等特性,生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科,是半导体设备核心技术的直接保障。因此,半导体设备的升级迭代很大程度上有赖于精密零部件的技术突破,从而导体精密零部件不仅是半导体设备制造环节中重要较大、技术含量较高的环节之一,也是国内半导体设备企业“卡脖子”的环节之一,其支撑着半导体设备行业,围绕支撑半导体芯片制造和整个现代电子信息产业。

2、全球产业进一步增长,精密零部件配套供应能力亟需加强

伴随半导体产业进一步增长,日益扩大的半导体设备精密零部件配套需求与目前零部件供应能力不足的矛盾越发凸显,成为产业发展的关键问题。因此,在我国半导体产业快速上升之际,产业上游基础零部件配套能力亟需提升。

3、产能不足新制约公司进一步发展

随着产业景气度提升以及我国半导体设备厂商崛起,公司订单量快速增加,产能逐步消化,产能利率用逐步提升。如公司不能进一步扩大产能,满足客户不断增加的需求,公司的发展将受到制约。

(二) 项目建设可行性

1、国家政策支持行业发展

当前我国出台法规和政策重点鼓励国内集成电路及其专用设备行业公司的经营发展,从财政、税收、人才和技术等多方面为国内集成电路产业提供了支持,为公司提供了良好的经营发展环境。

2、公司具备项目建设所需的技术储备

通过多年研发和积累,公司已具有了精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接等核心技术。公司相继牵头承担了两期国家“02重大专项”,研发突破了一系列半导体设备零部件集成制造的关键技术,解决制约我国集成电路装备及零部件产业卡脖子的共性关键技术难题,关键技术打破了国外对中国集成电路产业的技术封锁,填补国内空白,为项目的建设提供技术保障。

3、公司具备良好的客户基础

公司与国内外主要半导体设备厂商建立了长期稳定的合作关系,目前公司已进入的客户供应链体系既包括国际知名半导体龙头设备商,如客户A、东京电子、HITACHI High-Tech和ASM1等,又包括国内主流半导体设备厂商,如北方华创、屹唐股份、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科信装备、盛世瑞等。客户需求稳定增长,为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供有力保障。

六、本次受其他募集资金增加募投项目对公司的影响及风险提示

本次使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的可行性未发生重大变化,符合公司实际经营需要。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

本次使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的事项已结合项目实施的实际情况和内外部情况,并经审慎研究。在项目实施过程中,仍可能存在各种不可预见因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规,本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上,我们同意公司使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

综上,监事会同意公司使用超募资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度。

(三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度事项,已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,并将提交股东大会审议。公司使用使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目是公司根据实际情况进行的适当调整,有利于募投项目的开展和顺利实施,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要,符合《证券发行与承销管理办法》(上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,保荐机构对公司使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度事项无异议。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				365,791.07		本年度投入募集资金总额		142,204.76		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额		142,204.76		
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	-	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-45,000,000.00	25.00	不适用	不适用	不适用	否
集成电路装备零部件之工艺智能制造生产基地	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	77,204,76	77,204,76	-22,795,24	77.20	2023年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	92,204,76	92,204,76	-67,795,24	57.63				
超募资金补充流动资金	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	142,204,76	142,204,76	-67,795,24	67.72				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				关于集成电路装备零部件之工艺智能制造生产基地项目,公司增加了该项目的相关投入,以及其他因素影响,导致项目拟投入募集资金总额原项目达到预定可使用状态的日期变更为2023年11月。公司于2023年04月26日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,同意公司使用募集资金合计人民币24,720.55万元增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。					
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年10月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金61,991.26万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司已将上述自筹资金预先投入金额61,991.26万元自募集资金专户转入一般账户。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币220,000万元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2022年12月31日,公司已经上述自筹资金预先投入金额61,991.26万元,累计赎回理财产品共140,000.00万元,获得利息收入3,007,430.14元。截至2022年12月31日,使用闲置募集资金余额为115,000.00万元。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于2022年10月27日分别召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,拟使用超募资金人民币50,000.00万元进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为27.86%。截至2022年12月31日,公司已使用超募资金永久补充流动资金50,000.00万元,占超募资金总额的比例为27.86%。					
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-024

沈阳富创精密设备股份有限公司
关于使用超募资金增加募投项目资金额及调整募投项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟对募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”(以下简称“募投项目”)投资金额进行调整,调整后该募投项目拟投入金额由人民币100,000.00万元增加至人民币124,720.55万元;

●资金来源:上述项目拟增加投资金额24,720.55万元全部使用超募资金;

●募投项目达到预定可使用状态日期,由2022年11月调整至2023年11月;

●公司于2022年4月26日分别召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,同意公司使用超募资金人民币24,720.55万元增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1746号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)52,263,334股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币69.99元,本次发行募集资金总额为人民币3,657,910,746.66元。根据有关规定扣除发行费用人民币263,099,513.09元(相关增值税进项税额为人民币15,728,640.27元)后,实际募集资金净额为人民币3,394,811,233.57元。以上募集资金已于2022年9月28日到位,募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具立信师字[2022]第ZA15937号《验资报告》。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金本息告期使用金额及期末余额情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专用账户余额合计为835,960,252.64元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,657,910,746.66
减:截至2022年12月31日直接对募集资金项目投入	772,047,583.06
其中:集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地项目	772,047,583.06
减:截至2022年12月31日使用超募资金永久补充流动资金	500,000,000.00
减:截至2022年12月31日承诺项目补充流动资金	150,000,000.00
减:支付中介费用	254,882,019.47
减:购买理财产品	1,150,000,000.00
加:截至2022年12月31日募集资金理财收益	3,007,430.14
加:截至2022年12月31日募集资金利息收入扣除手续费净额	1,971,677.37
募集资金余额	835,960,252.64

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,开于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2022年9月,公司、公司全资子公司南通富创精密设备有限公司(以下简称“南通富创”)分别与中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行和保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金三方监管协议》和(《募集资金四方监管协议》。账户名称及账号分别列示如下:

序号	账户名称	账号
1	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200237397
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120078801000001340
3	招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	124905239010568
4	中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	8112901011900868892
5	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200238061
6	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425719300166176

上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日,公司均严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日,募集资金专项账户余额情况如下:

单位:人民币元

开户人	开户行	账号	年末余额
沈阳富创精密设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200237397	180,790,614.57
沈阳富创精密设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120078801000001340	273,699.26
沈阳富创精密设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120076810000000460(七天存款利息归集户)	501,328.60
沈阳富创精密设备股份有限公司	招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	124905239010568	302,222,103.78
沈阳富创精密设备股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	8112901011900868892	537,274.39
沈阳富创精密设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200238061	303,734,310.63
南通富创精密制造有限公司	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425719300166176	47,900,921.41
合计			835,960,252.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

截至2022年12月31日,募集资金投资